











Обозна– чение	Диаметр отверстия, мм	Минимальный диаметр контактной площадки, мм	Наличие металлизации	Кол.
X	0,5_0,10	1	есть	96
0	0,8 _0,10	1,8	есть	38
+	1_0,13	1,7	есть	33
	1,2+0,05 -0,18	2,2	есть	21
\Diamond	1,5+0,05 -0,18	3	есть	4
Ø	2,3 ^{+0,05}	4	есть	6
M	3,6 <u>+0,05</u> -0,18	6	есть	1
•	2 ±0,10	-	нет	7
•	3,5 ±0,10	-	нет	4

- 1. *Размер для справок.
- 2. Плату изготовить по ОСТ 107.460092.028-96.
- 3. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 3, класс точности 4 ГОСТ Р 53429-2009.
- 4. Шаг координатной сетки 2,5 мм.
- 4. шиг коорионалного селько 2,5 кт. 5. Предельные отклонения между центрами отверстий ±0,1 мм. 6. Наименьшее расстояние между проводниками 0,3 мм. 7. Ширина проводников в узких местах не менее 0,3 мм, в свободных местах не менее 1 мм.

- в Клейма ОТК, дапу выпуска платы, выполнять эмалью ЭП-572 черная по ОСТ 1 90210-85, шрифт 1-4,3-4 по ОСТ 1 00312-78.
- 9. Материал-заменитель: Стеклотекстолит СФ-2H-35Г-2.0 І кл. ΓΟCT 10316-78.
- 10. Места. обведенные штрихпинктирной линией.
- контактными площадками и проводниками не занимать. 11. Допускается покрыть плату паяльной защитной маской
- (зеленая) с двух сторон по ГОСТ Р 54849–2011. Переходные отверстия должны быть защищены паяльной маской с двух сторон.
- 12. FĎ1...FD6- реперные знаки.

				9M7.103.181				
					Лит.	Масса	Масштай	
Изм. Лис	т № дакум.	Подп.	Дата	7				
Разраб.	Камалова			Плата	n		2.1	
Προθ	Рузанов				-			
Т. контр.	: <i>Шакирав</i>				/lucm:	Листо	ð: 1	
				Стеклотекстолит				
Н. контр	х Халикова							
Утв.	Шайхиллин			СФ-2-35Г-2,0 I кл. ГОСТ 10316-78				
				Konunoñaa	-	пломот	41	